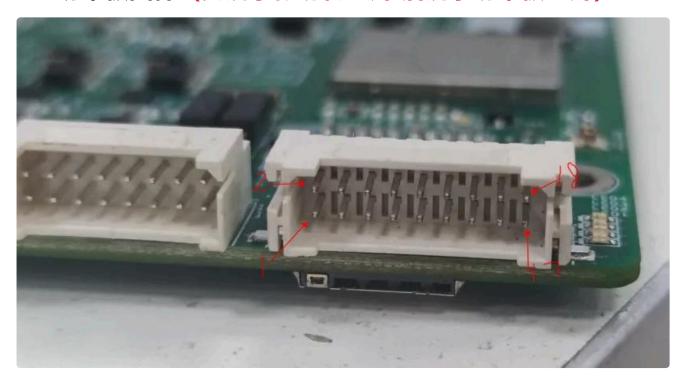
A04低功耗板/功率 板烧录

功率板图样 (先烧录低功耗芯片 后烧录功率板芯片) ↓



新版A04板子(A03板子已经不生产了新版都是A04板子)

低功耗板芯片端口: 1:GND 2:VCC 3:DIO 5:CLK

功率板芯片端口: 7:GND 8:VCC 9:DIO 11:CLK

总体步骤概述

1.选择目前使用的工具,J Link,一般工具上会有标识(建议使用jlink)

- 2.接线
- 3.安装\打开软件
- 4.放入bin文件并且选择要写入的地址
- 5.连接设备并且烧录程序

1.J_Link安装包 □ JLink_Windows_V720.zip (51.4 MB)

2.低功耗板芯片示例程序

建议直接使用: □ slave_boot_app_0027.zip (11 KB)该合并文件进行烧录仅需烧录一次,该程序start address 写0x08000000即可

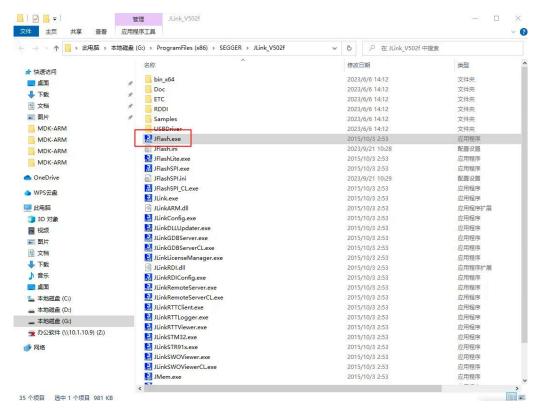
3.功率板芯片示例程序

建议直接使用: M POW NEW BOOT12 APP 100.zip (62 KB)该合并文件进行烧录

仅需烧录一次,该程序start address 写0x08000000即可

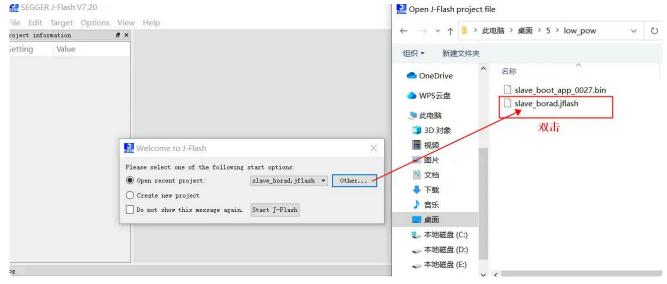
4.使用J Link升级程序方法(低功耗芯片)

确认接好 3.3V GND CLK DIO 四根线 (对应低功耗芯片端子) 且接入电脑USB以后,在安装目录下找到JFlash.exe软件打开并开始以下操作

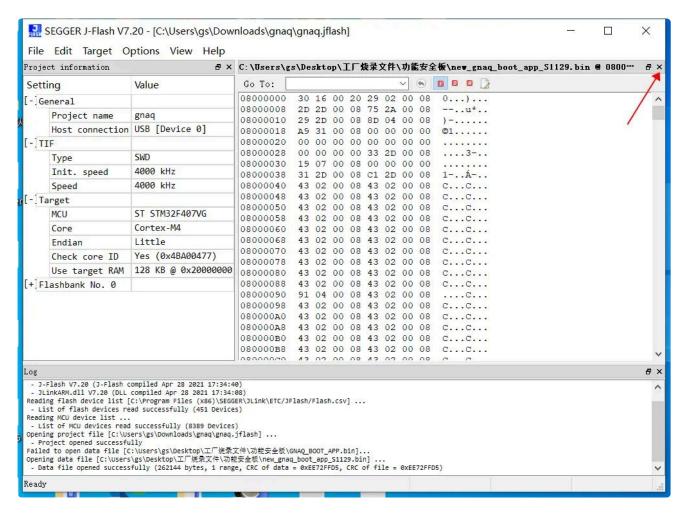


1.打开软件并且将板子的配置文件加入(不同板子配置文件不同,每个板子用自己的)

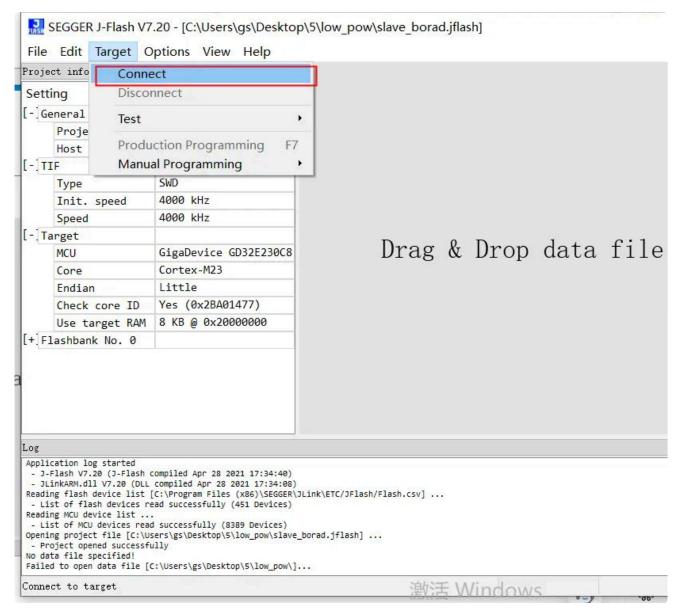
低功耗板: slave borad.zip (1 KB)



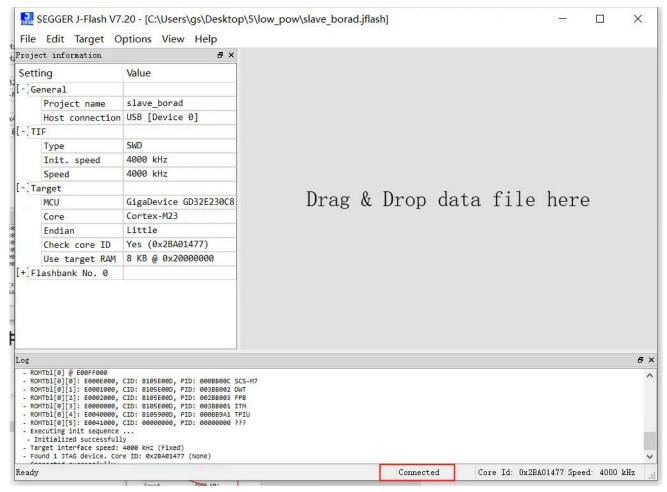
.删除原有文件(如果有文件的话,先删除)



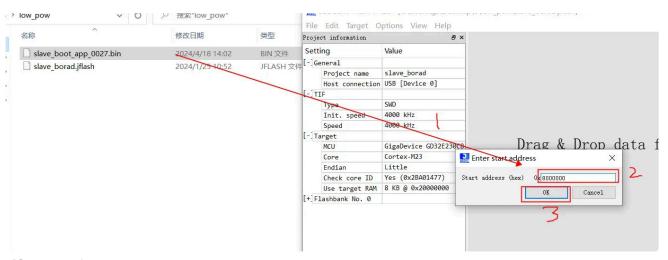
3.连接设备



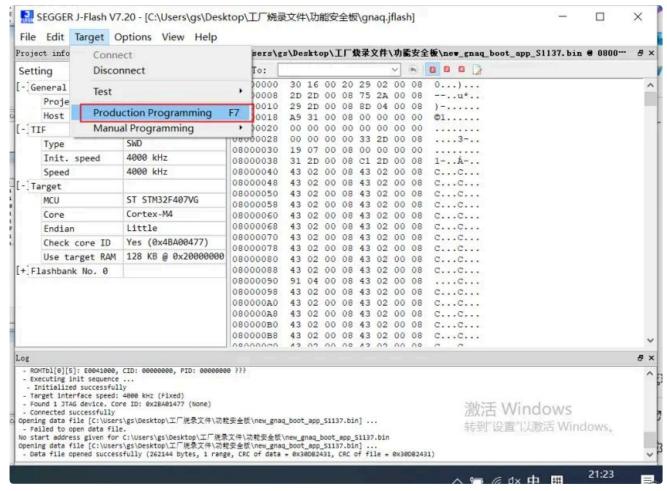
.确认连接成功



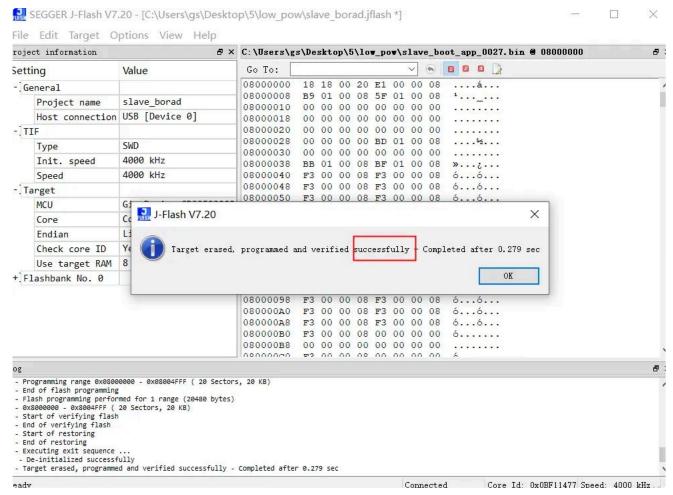
.将bin文件拉入框中,并且选择要写入的地址start address: 0x8000000,点击OK



.烧录程序



7.确认烧录成功



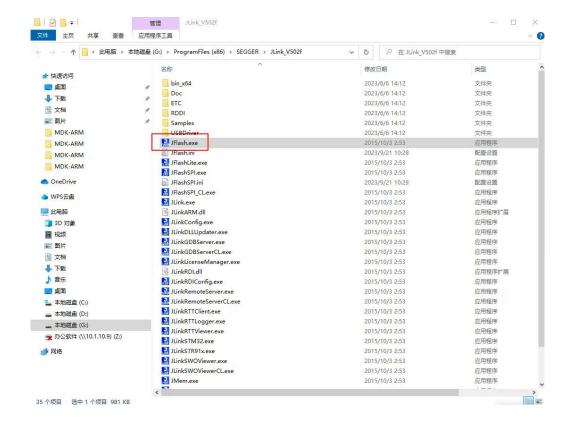
8. 查看板子是否正常运行(拔插烧录器后查看)

1.低功耗板芯片



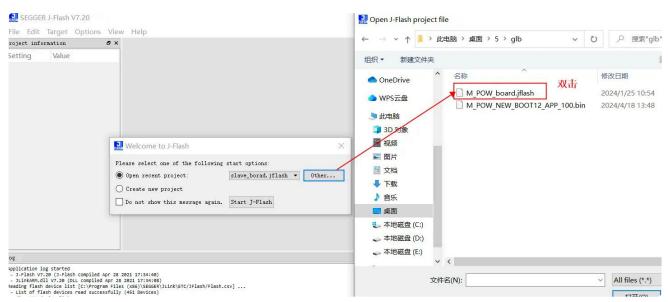
5.使用J_Link升级程序方法(功率板芯片)

确认接好 3.3V GND CLK DIO 四根线 (对应功率板芯片端子) 且接入电脑USB以后,在安装目录下找到JFlash.exe软件打开并开始以下操作

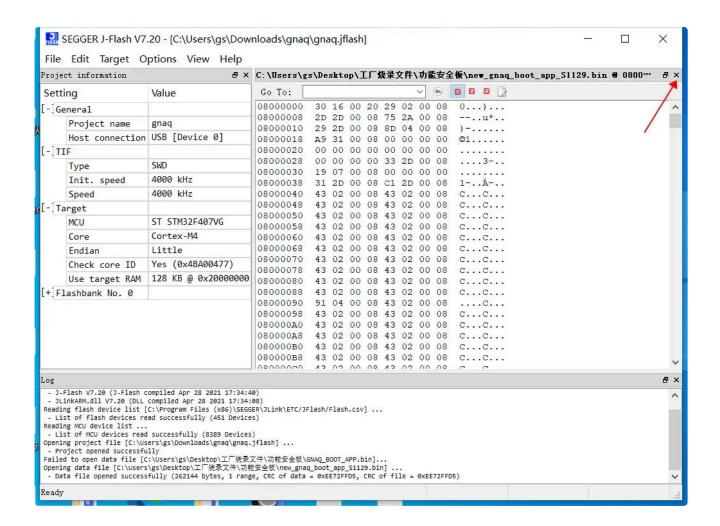


1.打开软件并且将板子的配置文件加入(不同板子配置文件不同,每个板子用自己的)

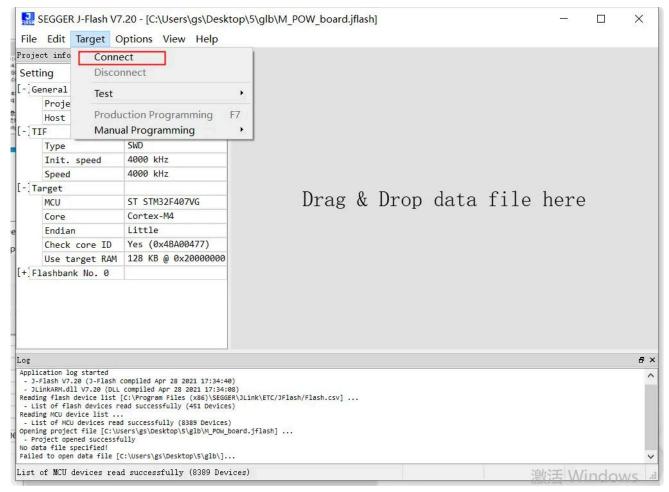
功率板: □ M_POW_board.zip (1 KB)



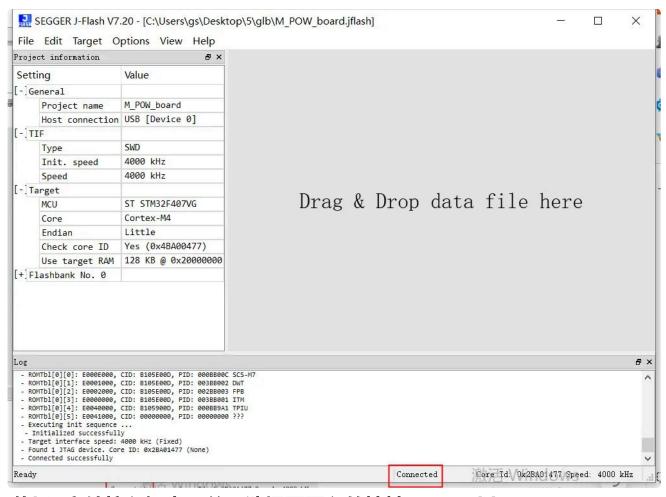
删除原有文件(如果有文件的话, 先删除)



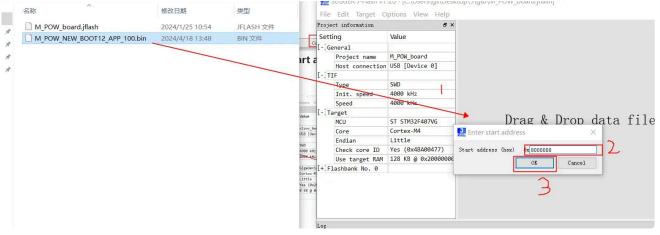
3.连接设备



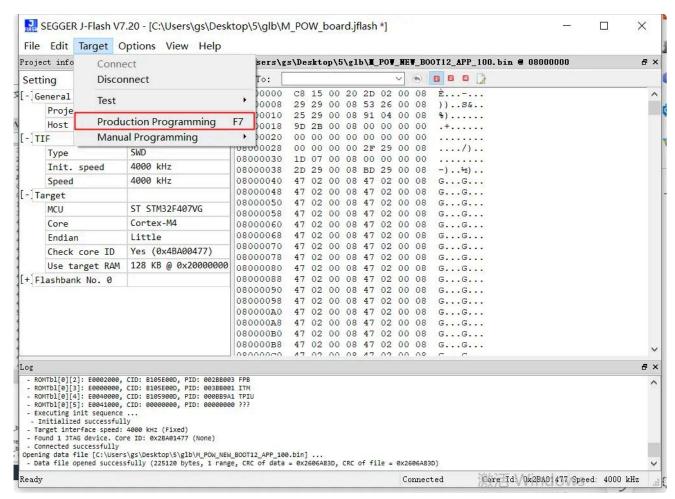
.确认连接成功



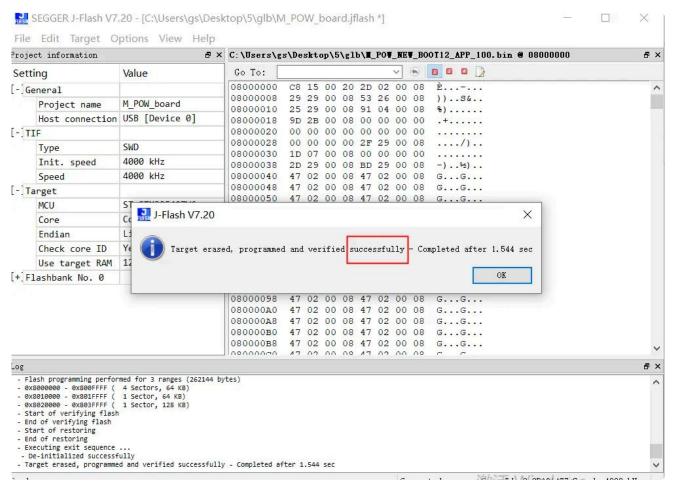
.将bin文件拉入框中,并且选择要写入的地址start address: 0x8000000,点击OK



烧录程序



.确认烧录成功



.查看板子是否正常运行(拔插烧录器后查看)

2.功率板芯片

